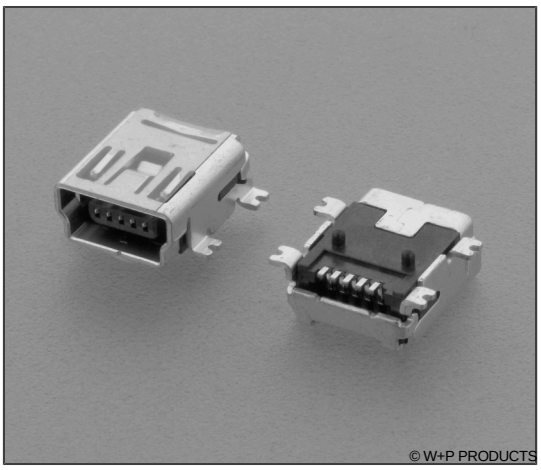
8234

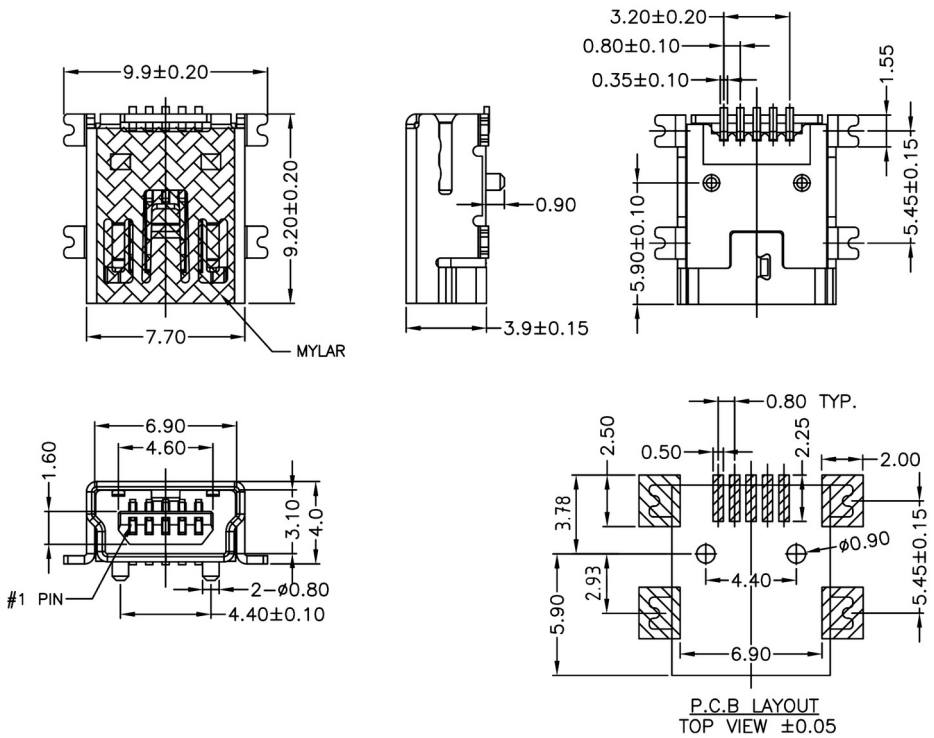
SMT-Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchse liegend

SMT Mini-USB Connectors, Type B, Jacks, Horizontal

Technische Daten / *Technical Data*

Gehäuse	Kupferlegierung, vernickelt
Shell	*Copper alloy, Ni plated*
Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0, schwarz
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0, black*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	*Gold over nickel (see options below)*
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	*Tin plated over nickel*
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ
Contact Resistance	*< 50 mΩ*
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Insulation Resistance	*> 100 MΩ*
Spannungsfestigkeit	100 V AC
Test Voltage	*100 V AC*
Nennspannung	30 V RMS
Voltage Rating	*30 V RMS*
Nennstrom	1,5 A bei 25 °C
Current Rating	*1,5 A at 25 °C*
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	*-25 °C ... +85 °C*
Verarbeitung	260 °C max. für 5s
Processing	*260 °C max. for 5s*





Series	*Type*	*Contacts*	*Plating**	*Packing*
8234	**2**	**05**	**60**	**FTR**

2 Type B (female)

60 Sel. Au/Sn
80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)

FTR Tape & Reel Verpackung, Folien-Pads
Tape & Reel Packing, film tape

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.